

檢測報告 Test Report



報告編號 A2230276072101002E
Report No. A2230276072101002E

第 1 頁 共 8 頁
Page 1 of 8

報告抬頭公司名稱 瑞昇金屬工業股份有限公司 / 南通鈞元電子材料工業有限公司
Company Name REDSUN METAL IND. CO., LTD / NANTONG CHUN-YUAN ELECTRONICS IND. CO. LTD.
地址 320030 桃園市中壢區定寧路2號 / 江蘇省南通市如東縣洋口化學工業園區黃海三路
振洋二路交叉
Address NO.2, DINGNING RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320030 / NANTONG JU-TUNG HSIEN, YANG KOU CHEMICAL INDUSTRIAL AREA, RUDONG, JIANGSU

以下測試之樣品及樣品資訊由申請者提供並確認

The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the applicant

樣品名稱 無鉛錒錫膏
Sample Name LEAD FREE SOLDER PASTE
樣品型號 RSP-48-165
Part No. RSP-48-165
樣品顏色 銀
Color 銀
樣品接收日期 2023.06.08
Sample Received Date Jun. 8, 2023
樣品檢測日期 2023.06.08-2023.06.15
Testing Period Jun. 8, 2023 to Jun. 15, 2023
檢測要求

根據客戶要求，對所提交樣品中的鉛(Pb)，鎘(Cd)，汞(Hg)，六價鉻(Cr(VI))，多溴聯苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，鄰苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)，氟(F)，氯(Cl)，溴(Br)，碘(I)進行測試。

Test Requested As specified by client, to test Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs), Phthalates (DBP, BBP, DEHP, DIBP), Fluorine (F), Chlorine (Cl), Bromine (Br), Iodine (I) in the submitted sample(s).

檢測依據/檢測結果 請參見下頁。
Test Method/Test Result(s) Please refer to the following page(s).



徐啟瑞

徐啟瑞

實驗室經理 Laboratory Manager

日期
Date

2023.06.15

No. R556662030

桃園市蘆竹區南崁路二段9號5樓之6
5F-6, No.9, Sec.2, Nankan Rd, Luzhu Dist., Taoyuan, Taiwan